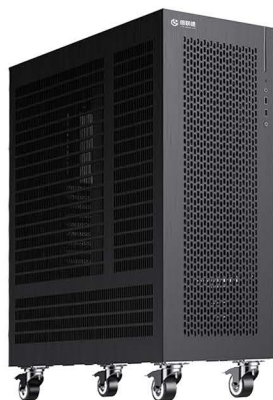


WS6025-B04X

超全塔液冷工作站



- 
2 CPUs
- 
4 GPUs
- 
16 DIMMs
- 
15 Drives
- 
2 x 1GE
- 
2 x M.2
- 
SATA Native

技术规格

形态	超全塔	
CPU	支持 2 颗 4&5 代至强可扩展系列处理器; Intel C741 (LGA4677), TDP 385W	
芯片组	Intel C741	
内存	支持 16 个内存插槽, DDR5 ECC RDIMM 5600MHz, 最大 4TB 单条容量 16GB, 24GB, 32GB, 48GB, 64GB, 96GB, 128GB, 256GB	
存储控制器	板载 6Gb/s SATA 控制器	
存储	支持 12 个 3.5/2.5 和 3 个 2.5 英寸固定式硬盘位 2 个 M.2 2280/22110 PCIe 4.0x4	
网络	板载 2 个 1GbE 以太网网口	
扩展槽	板载 6 个 PCIe 5.0 x16, 1 个 PCIe 5.0 x8 支持 4 块全长全高双宽 GPU	
接口	前置: 2 个 USB 3.0, 1 个 Type C 后置: 1 x COM 4 x USB 3.0 1 x 1Gb RJ45 管理网口 2 x 1Gb RJ45 数据网口	1 x VGA 1 x UID (按键及指示灯)
管理	提供 1 个 1Gbps RJ45 专用管理口; 集成 BMC 管理芯片 AST2600, 支持 IPMI2.0、KVM、虚拟媒介等功能	
安全	可选 TPM 模块	
风扇	标配 4 个机箱静音风扇	
电源	配套多规格功率高效 ATX 全模组电源 (按需搭配)	
操作系统	Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、VMware ESXi、Citrix XenServer、Ubuntu Linux 具体版本请向销售人员咨询	
工作温度与湿度	工作温度: 10°C to 35°C, 工作相对湿度: 8% to 90% (非冷凝)	
尺寸	含脚垫: 262mm x 658mm x 581mm (宽 x 高 x 深); 含滚轮: 262mm x 700mm x 581mm (宽 x 高 x 深)	

应用场景

- ▲ 超大规模深度学习训练
- ▲ 气候模拟与计算流体力学 (CFD)
- ▲ 金融交易系统
- ▲ 4K/8K 影视渲染
- ▲ 医疗影像 AI 分析平台